

<報道発表資料>
(経済同時)

令和7年6月10日
京都市産業観光局スタートアップ・産学連携推進室

「京都スタートアップ・海外展開支援プロジェクト」

参加事業者募集

京都市では、スタートアップ・エコシステムの形成と発展に向けて、スタートアップの創出・成長支援に取り組んでいます。

この度、京都市内の有望なスタートアップ企業を対象に、海外展示会への出展や実践的な個別商談マッチング支援を通じて、海外での販路拡大・売上確保を目指す「京都スタートアップ・海外展開支援プロジェクト」を実施するにあたり、参加事業者を募集します。

【事業の概要】

当プロジェクトでは、Plug and Play Japan 株式会社にプログラムの企画・運営を委託し、「海外進出チャレンジ支援」「海外ビジネス個別マッチング支援」の2種類のプログラムを提供します。

● 海外進出チャレンジ支援

海外進出に初めてチャレンジする、または海外進出初期段階のスタートアップを対象に海外展示会への出展を支援します。

参加事業者に対しては、出展前のレクチャー等から、展示会期間中の商談への同席、事後のフォローアップまでを包括的に支援します。

- SWITCH (Singapore Week of Innovation & Technology)
 - ・ 期 間：令和7年10月29日(水)～31日(金)
 - ・ 場 所：シンガポール
 - ・ 概 要：アジア最大級のイノベーション・テクノロジーイベント
 - ・ 内 容：展示会でのブース出展、現地でのイベント参加等を予定
- SLUSH
 - ・ 期 間：令和7年11月19日(水)～20日(木)
 - ・ 場 所：フィンランド ヘルシンキ
 - ・ 概 要：北欧最大級のスタートアップ・イベント
 - ・ 内 容：会場内イベントでのピッチ登壇やイベント参加、現地の支援機関とのネットワーキング等を想定

※展示会の前後にイベント参加やネットワーキング等の実施を予定しているため、渡航期間は1週間程度を想定しています。

● 海外ビジネス個別マッチング支援

海外展開に既に着手しており、今後本格的な海外進出を目指すスタートアップを対象に、個社別の海外展開支援を実施します。

参加事業者に対しては、商談相手のリストアップ、戦略立案、海外渡航・現地商談、契約獲得に向けた助言など、伴走型で支援を行い、実践的な成果に繋がります。渡航先や出展する展示会等は各社のニーズに基づいて決定します。

● 支援期間

各社のニーズや渡航タイミングに応じて、出展準備や事前レクチャー（2～4箇月間を想定）等の個別伴走支援を提供します。渡航後は約2箇月のフォローアップを予定しています。

● 費用負担

現地までの渡航費・宿泊費を除き、プログラム参加に係る費用は、本市が負担します。

● その他

各プログラムに関する支援内容の詳細については、下記及びプログラム運営者の募集サイト※をご覧ください。

<https://japan.pluginandplaytechcenter.com/press/kyoto-city-startup-support-project/>

京都スタートアップ・海外展開支援プロジェクト

(1) 海外進出チャレンジ支援、(2) 海外ビジネス個別マッチング支援、それぞれにおける支援内容の概要



【参加事業者の募集】

● 採択事業者数

- 海外進出チャレンジ支援 SWITCH、SLUSH 各2社（計4社）
- 海外ビジネス個別マッチング支援 5社

● 申込期間

令和7年6月10日（火）～7月22日（火）

● 支援対象者

以下の要件を全て満たすスタートアップが対象です。

- 京都市内に事業所等を有すること。
- 概ね設立10年以内のスタートアップであること。
- グローバル展開を志向していること。
- 海外で商談に臨むことができる程度に進捗した製品・サービスまたはその試作品を有していること。ただし、研究シーズの発表等により、製品・サービス及びその試作品を持たずに商談等の目的を達成可能と判断できる場合はこの限りではありません。
- 経営者等の役員や海外展開の責任者等、意思決定に権限を有する者がプログラムに参加できること。

● 申込方法

以下の申込フォームよりお申込みください。

<https://form.jotform.com/251063695056459>

● 採択方法

京都市、プログラム運営者及び外部有識者による審査委員会により書面審査を実施し、採択します。

※お申込みいただいた全ての事業者に審査結果をご連絡します。（8月初旬を予定）

【プログラム運営者について】

当プログラムは、京都市が Plug and Play Japan 株式会社に企画・運営業務を委託し、共同で提供しています。

Plug and Play Japan 株式会社

本社所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10-8 渋谷道玄坂東急ビル1F

京都拠点：〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 KISTIC 2F

代表者：代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

URL：<http://japan.pluginandplaytechcenter.com/>

<お問合せ先>

京都市産業観光局 スタートアップ・産学連携推進室

【TEL】075-222-3339 【E-mail】startup@city.kyoto.lg.jp